

参加無料

半導体関連産業

技術交流会

申込方法などの
詳細はコチラから



開催日時

2025年1月14日（火）13:00～17:00（12:30から受付開始）

【会場】ひろぎんホールディングス本社ビル（広島県広島市中区紙屋町1丁目3-8）

【対象者】半導体業界に参入したい企業や新たな取引先を確保したい企業 等

※技術交流会当日は、以下【技術交流会当日までの流れ】におけるStep2「受注企業の選考」を通過した企業が対象になります。通過していない企業が飛び入りで参加することはできませんのでご注意ください。

※本交流会終了後（17:15頃～）、技術交流会参加企業を対象に同会場にて任意の名刺交換会（無料）を実施予定です。

< 発注企業（計6社） >

- ①株式会社ジェーイーエル（半導体ウェーハ搬送ロボット）
- ②株式会社ジェイ・イー・ティ（半導体洗浄装置）
- ③タツモ株式会社（貼合・剥離装置、搬送装置、洗浄装置ほか）
- ④株式会社ディスコ（半導体精密加工装置）
- ⑤東京エレクトロン株式会社（コータ/デベロッパ、エッチング装置、洗浄装置ほか）
- ⑥マイクロンメモリジャパン株式会社（半導体メーカー）

【技術交流会当日までの流れ】

Step 1 受注企業候補
(参加申込企業)

エントリーシートの作成
(提出締切：12月3日(火)12:00)

①エントリーシートと②動画等の補足資料（任意）を作成

Step 2 発注企業

商談先の選考
(選考結果通知：
12月23日(月)まで（予定）)

発注企業毎に、技術交流会当日に商談を行う受注企業を選考

Step 3 受注企業
発注企業

技術交流会
(1/14 (火))

選考された受注企業と発注企業が個室で商談（技術交流）を実施
(商談時間：1企業等あたり20分程度)

<主催> 中国地域半導体関連産業振興協議会事務局（中国経済産業局）

<運営受託> 公益財団法人中国地域創造研究センター、ひろぎんエリアデザイン株式会社

【情報の取扱い】 送付頂いた資料は、発注企業（計6社）の他、必要に応じ、北海道、東北、関東、中部、中国、九州地方等の経済産業局が事務局をつとめる半導体産業振興に係る協議会（研究会、コンソーシアム等）に提出することがあります。予めご了承ください。

※本技術交流会は、技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）の「地域における先端半導体に資する人材育成推進事業」の一環で実施します。

【問い合わせ先】

ひろぎんエリアデザイン株式会社
(E-mail) semicon@hirogin.co.jp
(Tel) 080-9954-7833もしくは
080-8985-4035